

多芯片组件 MCM 技术及其应用



作者：杨邦朝，张经国主编

出版社：成都：电子科技大学出版社

出版日期：2001.08

总页数：653

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10497128.html>) 查找全本阅读方式

多芯片组件 MCM 技术及其应用 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10497128.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10497128.html>

书名：多芯片组件 MCM 技术及其应用